## 2024年微专业录取情况汇总表

## 开设学院(盖章):

序号	学号	姓名	所属学院	主修专业	班级
1	231002460207	邹晟果	材料学院	材料成型及其控制工程	材料2312
2	231002520120	吴学宇	材料学院	电子封装技术	封装2311
3	231002520104	张耀宇	材料学院	电子封装技术	封装2311
4	231002520124	王楚明	材料学院	电子封装技术	封装2311
5	231001700527	程逸轩	电气学院	新能源科学与工程	新能源2312
6	231002460114	蓝贤昊	材料学院	材料成型及控制工程	材料2311
7	231002460116	李超	材料学院	材料成型及控制工程	材料2311
8	231002460112	张笑	材料学院	材料成型及控制工程	材料2311
9	221002520101	赵东宁	材料学院	电子封装与技术	封装2211
10	231004720101	王泽昕	商学院	工业工程	工业2311
11	233207130601	刘跃	凯劳学院	1械电子工程(中德合作)	中德2326
12	181008130131	姚树铃	机械学院	汽车服务工程	汽服2011
13	221002500119	<b>王盛</b> 烁	材料学院	焊接技术与工程	焊接2211
14	231001120221	侯玉明	电气学院	电气工程及其自动化	电气2312
15	231001120214	孙立业	电气学院	电气工程及其自动化	电气2312
16	231002710132	钱乐怡	材料学院	材料科学与工程	材科2311
17	231002710140	樊锦怡	材料学院	材料科学与工程	材科2311
18	231002710102	胡峻	材料学院	材料科学与工程	材科2311
19	233207130602	陈峰豪	凯劳学院	机械电子工程	中德2326
20	233207130604	张轶博	凯劳学院	机械电子	中德2326
21	221002460135	何鹏	材料学院	材料成型及控制工程	材料2211
22	231002500115	张文鑫	材料	焊接技术与工程	焊接2311
23	231002460232	周燚	材料学院	材料成型及控制工程	材料2312
24	231001120512	王星乐	电气学院	电气工程及其自动化	电气2315
25	231002460220	王璐	材料学院	材料成型及控制工程	材料2312
26	231001120402	杨怡恒	电气学院	电气工程及其自动化	电气2314

微专业名称
半导体器件制造
半导体器件制造